

【表紙】

【提出書類】	半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の5第5項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年6月27日
【中間会計期間】	第84期中（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）
【会社名】	平河ヒューテック株式会社
【英訳名】	HIRAKAWA HEWTECH CORP.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 執行役員社長 篠 祐一
【本店の所在の場所】	東京都港区芝四丁目17番5号
【電話番号】	03（3457）1400
【事務連絡者氏名】	総務部長 高橋 秀雄
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝四丁目17番5号
【電話番号】	03（3457）1400
【事務連絡者氏名】	総務部長 高橋 秀雄
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

## 1【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2024年11月6日に提出いたしました第84期中（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2【訂正事項】

第一部 企業情報

第2 事業の状況

2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6) 研究開発活動

第4 経理の状況

1 中間連結財務諸表

注記事項

( 中間連結損益計算書関係 )

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_を付して表示しております。

## 第一部【企業情報】

### 第2【事業の状況】

#### 2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

##### (6) 研究開発活動

##### (訂正前)

当中間連結会計期間における研究開発費の総額は72百万円であります。電線・加工品事業における研究開発費は43百万円であり、電子・医療部品事業における研究開発費は29百万円であります。

なお、当中間連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

##### (訂正後)

当中間連結会計期間における研究開発費の総額は259百万円であります。電線・加工品事業における研究開発費は160百万円であり、電子・医療部品事業における研究開発費は99百万円であります。

なお、当中間連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

### 第4【経理の状況】

#### 1【中間連結財務諸表】

##### 【注記事項】

(中間連結損益計算書関係)

##### (訂正前)

1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

	前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
給与賞与	833百万円	864百万円
賞与引当金繰入額	98	98
退職給付費用	27	32

##### (訂正後)

1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

	前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
給与賞与	741百万円	771百万円
賞与引当金繰入額	84	80
退職給付費用	26	30